



2024年10月31日

各 位

上場会社名 新光商事株式会社
(コード番号 8141 東証プライム市場)
代表者名 代表取締役社長 小川 達哉
問合せ責任者 取締役 一色 修志
(TEL 03-6361-8111)

株式会社レスターとの資本業務提携に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において東京証券取引所プライム市場に上場する株式会社レスター（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：今野 邦廣、以下「レスター」）と本日付で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」）を締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本資本業務提携契約の目的及び理由

当社は、創業70年以上の歴史を持ち、半導体・電子部品販売のほか、EMS コーディネート事業、システム LSI 設計の支援、ASIC 開発やマイコン開発の設計受託開発など様々なソリューションの提供により、産業機器、自動車電装機器関連をメインに OA 機器、娯楽機器関連まで幅広い分野において、強固な顧客基盤を構築しています。

一方、レスターは、半導体・電子部品の販売・ソリューション提供をはじめ、放送・公共向けの映像・音響・通信機器の取り扱い、NFC（近距離無線通信）技術を融合した決済・出入管理システムの開発・製造・販売、太陽光・風力発電所をはじめとする再生可能エネルギーの企画・オペレーション、植物工場運営など多岐にわたる事業活動を行い、多様な事業展開を通じて新たなサービスの創造・提供をしています。

当社は、既に公表しておりますとおり2024年9月30日付けでルネサスエレクトロニクス株式会社との特約店契約が終了となりました。当社が長年に渡り築き上げてきた半導体製品に関する経験・知見、リソースを活かすために、新たな半導体製品の取扱いを模索し複数の仕入先と協議を進めております。既にプレスリリースいたしました台湾に本社を置く Faraday Technology Corporation との販売代理店契約、米国に本社を置く SiMa Technologies, Inc. との日本国内における独占販売代理店契約の締結は、その一環であります。

そのような中、当社は2024年6月より、製造業を中心とした優良なアカウント資産を持ち、幅広いライoncカードを有するレスターとの間で業務提携による両社の関係性強化等について意見交換を開始しました。当社は、レスターとの間で当社の有する産業機器、自動車電装機器関連のほか幅広い分野の顧客に対し、レスターの有する豊富なライoncカードを提供することによる半導体、電子部品、電子機器を含むデバイス販売の拡大ならびに顧客への付加価値の提供や、ソフトウェア開発等の技術協業、EMS事業での連携について協議を進めました。両社は各分野においては重複なく補完関係にあり、協業施策によるシナジー効果創出の蓋然性を確認することができたため、2024年10月初旬より両社の業務提携についてより具体的な協議を行うとともに、両社の協力体制を構築し、業務提携をより確実なものにするための相互の株式保有についても協議を行い、本資本業務提携契約を締結することといたしました。

2. 業務提携の内容

当社及びレスターは、本資本業務提携契約に定める業務提携を通じ戦略的パートナーシップを構築いたします。それぞれが有する経営資源、経営ノウハウを有機的に活用し、両社並びにその子会社、関連会社及び関係会社を含む企業グループの事業効率の向上等を図り、互いの利益拡大を目的とし、半導体、電子部品、電子機器を含むデバイスの販売及び実装に関する事業、ソフトウェアの受託開発等に関する事業、EMS コーディネートに関する事業及びソリューションサービスに関する事業の業務提携を行います。

3. 資本提携の内容

当社は、レスターが実施する当社に対する第三者割当による自己株式の処分により、レスターの普通株式550,000株（2024年9月30日時点の発行済株式総数に対する割合1.83%、総額約15億円）を引き受ける予定です。

レスターは、当社の既存株主から普通株式1,550,000株（2024年9月30日時点の発行済株式総数に対する割合4.08%、総額約15億円）を取得する予定です。

4. 本資本業務提携契約先の会社概要

名称	株式会社レスター
所在地	東京都港区港南二丁目10番9号 レスタービルディング
代表者の役職・氏名	代表取締役会長兼社長 今野 邦廣

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・半導体・電子部品の販売及び技術サポート、LSI 設計開発、信頼性試験受託サービス ・映像・音響・通信・計測のソリューション、設計・施工、保守エンジニアリング ・太陽光発電による再生可能エネルギーの導入・普及に向けた運営管理 		
資本金	4,383 百万円（2024 年 9 月 30 日時点）		
設立年月日	2009 年 10 月 1 日		
大株主及び持株比率 （発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式の割合）（2024 年 9 月 30 日現在）	株式会社ケイエムエフ		21.20%
	株式会社エスグラントコーポレーション		8.27%
	日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）		7.46%
	みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニーグループ 003 口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行		7.43%
	SBI ホールディングス株式会社		3.32%
	株式会社三菱 UFJ 銀行		2.72%
	みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニーグループ 008 口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行		2.38%
	株式会社みずほ銀行		2.30%
	レスター従業員持株会		2.20%
	株式会社日本カストディ銀行（信託口）		2.07%
当事会社間の関係	資本関係	該当事項はありません	
	人的関係	該当事項はありません	
	取引関係	販売の取引関係があります	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません	
当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状況（単位：百万円。特記しているものを除く。）			
決算期	2022 年 3 月期	2023 年 3 月期	2024 年 3 月期
連結純資産	81,657	85,095	91,024
連結総資産	241,958	269,427	291,704
連結売上高	399,590	487,129	512,484
連結営業利益	7,588	14,423	15,931
連結経常利益	6,711	12,043	9,690
親会社株主に帰属する当期純利益	5,957	7,085	7,004
1 株当たり連結当期純利益（円）	198.12	235.64	232.95
1 株当たり連結純資産（円）	2,580.33	2,686.31	2,800.38
1 株当たり配当金（内 1 株当たり 中間配当金）（円）	100.00 (45.00)	115.00 (40.00)	115.00 (55.00)

5. 日程

- | | |
|--------------------------|----------------|
| (1) 本資本業務提携契約締結日 | 2024年10月31日 |
| (2) 本資本業務提携契約による業務提携の開始日 | 2024年11月1日(予定) |

6. 業績への影響

本件による当社の2025年3月期連結通期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。

以上